資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和８年11月12日

国立大学法人横浜国立大学長　梅原　出

◎調達機関番号 415　◎所在地番号　14

○第４号

１　調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量 ハイブリッドダイボンダー 一式

(3) 調達方法　購入等

(4) 導入予定時期 令和10年１月

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

12インチウエハに対応し、ウエハキャリア及びフィルムフレームの双方からダイを供給できるダイボンダーであること。ハイブリッド接合及び直接接合が可能であること。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限　令和８年12月14日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提供先　〒240-8501　横浜市保土ケ谷区常盤台79-1　国立大学法人横浜国立大学財務部経理課契約第一係 杉山 恵梨子 電話045-339-3241　E-Mail keiri.keiyaku1@ynu.ac.jp

３　説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間　令和８年11月12日から令和８年12月14日まで。

(2) 交付場所　上記2(2)に同じ。

４　その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

(1) Classification of the products to be procured : 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: Standalone Hybrid Die Bonding System 1 Set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :
The equipment shall be a die bonder compatible with 12-inch wafers, accepting die supply from both wafer carriers and film frames. It shall be capable of hybrid bonding and direct bonding.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 14 December, 2026

(6) Contact point for the notice :SUGIYAMA Eriko, Accounting and Contract Division, Finance Department,National University Corporation Yokohama National University, 79-1 Tokiwadai Hodogaya-ku Yokohama-shi 240-8501 Japan, TEL 045-339-3241　E-Mail keiri.keiyaku1@ynu.ac.jp